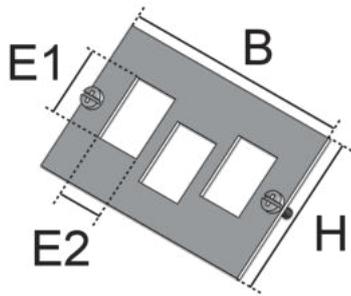


UDEP RMSC 3

Einbauplatine, Datentechnik



Bei den Bauelementen UDEP RMSC 3 handelt es sich um Einbauplatten aus dem Sortiment der Unterflursysteme. Die Platten werden in Datengeräteträger eingeschraubt und dienen dort zur Aufnahme von bis zu 3 Snap-in-Datenjacks des Herstellers R&M. Die Einbauplatten sind aus einseitig schwarz beschichtetem Aluminium gefertigt und können mit dem Einbaumaß E1 von 19,5 mm und E2 von 14,9 mm erworben werden.

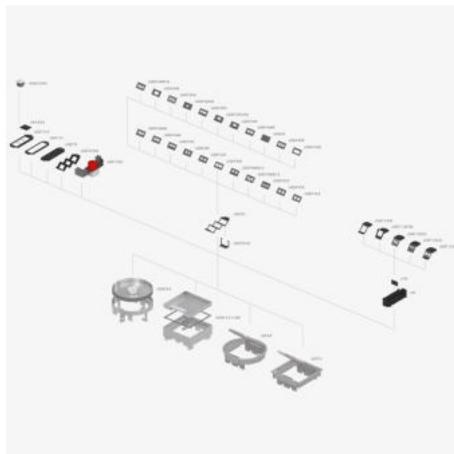
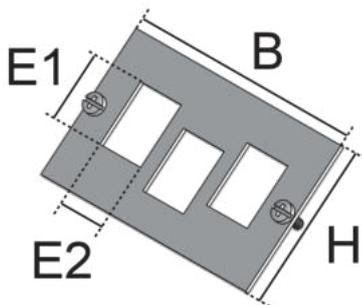
Artikel	Breite	Höhe	E1	E2	max. Anzahl installierbarer Datenjacks	Gewicht
UDEP-RMSC 3	75 mm	46 mm	19,5 mm	14,9 mm	3	0,014 kg

E1: Einbaumaß E1

E2: Einbaumaß E2

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



OPTIONALES ZUBEHÖR

UGETD

